

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-130143

(43)Date of publication of application: 09.10.1979

(51)Int.Cl.

G02B 5/14

(21)Application number: 53-036730

(71)Applicant: OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

31.03.1978

(72)Inventor: KIRIYAMA KAICHIRO

SATO TOYOSAKU

USUI KIYOSHI TAMURA YASUAKI

(54) PRODUCTION OF THICK FILM OPTICAL PLANE BRANCHING CIRCUIT ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable a branching circuit and optical transmission fibers to be coupled relatively readily and reduce the loss of light by providing the thick film optical plane branching circuit with photosensitive resins through the use of a printed circuit forming method by a photographic method.

CONSTITUTION: Photosensitive resins such as transparent polyester base resins which have virtually no absorption loss to the transmission light used and are capable of freely controlling the thicknesses of about 100µ to several 100µ are coated on a substrate 1 such as of quartz glass which is smaller in refractive index of light than the same and has been smoothed of its surface. Next, a thick film optical plane branching circuit 2 of a desired shape by the photosensitive resins and pattern parts 5 for holding optical transmission fibers 3 in a satisfactory manner are formed on the substrate 1 by a printed circuit forming method by a photographic method. The end faces of the fibers 3 are butted and contacted to each section of the circuit 2 and are bonded and bound by means of a silicone base resin adhesive agent 4. Further the coupling is intensified by an epoxy base resin coupling binder 6.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(B)日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54-130143

⑤ Int. Cl.²
⑥ 02 B 5/14

識別記号 〇日本分類 104 G 0

104 A 0

庁内整理番号 6952—2H ❸公開 昭和54年(1979)10月9日

2-2H 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑤厚膜光平面分岐回路素子の製造方法

②特 願 昭53-36730

②出 願 昭53(1978) 3 月31日

⑫発 明 者 桐山可一郎

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号 沖電気工業株式会社内

同 佐藤豊作

東京都港区虎ノ門1丁目7番12 号 沖電気工業株式会社内 @発 明 者 薄井潔

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号 沖電気工業株式会社内

同 田村安昭

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号 沖電気工業株式会社内

⑪出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号

四代 理 人 弁理士 金倉喬二

明細質

1.発明の名称

厚膜光平面分岐回路案子の製造方法

2.特許請求の範囲

- 1 約100 µ~数100 µの厚さを自由に制御できる透明な感光性樹脂を、これより光の屈折率の小さい平滑なサプストレート上に塗布して写真法による印刷同路形成法により厚膜光平面分岐回路を形成し、該回路の断面に光ファイバの端面を突合せて結合することを特徴とする厚膜光平面分岐回路素子の製造方法。
- 2 感光性樹脂としてポリエステル系樹脂を使用 したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の厚膜光平面分岐回路素子の製造方法。
- 3 感光性樹脂としてポリウレタン系樹脂を使用 したととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の厚膜光平面分岐回路素子の製造方法。
- 4 サブストレートとして石英ガラスを使用した ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の厚 膜光平面分岐回路索子の製造方法。

- 5. サプストレートとして透明プラスチックスを 使用したことを特徴とする厚膜光平面分岐回路索 子の製造方法。
- 6 サプストレート上に光伝送ファイバを保持するためのパターン部を設けたことを特徴とする特 許請求の範囲第1項もしくは第4項もしくは第5 項記載の厚膜光平面分岐回路素子の製造方法。
- 7 厚膜光分岐回路と光伝送フアイバとをシリコン系樹脂接着剤で結合するととを特徴とする特許 請求の範囲第1項配載の厚膜光平面分岐回路素子 の製造方法。

3.発明の詳細な説明

本発明はデータバス系等の短距離通信システム における光分岐方法の一例としての光分岐回路索 子の製造方法に関する。

との種の分野における従来の光分岐方法として 光伝送ファイバ同志を直接接合して一方向からの 伝送光を二方向以上に分岐する方法があるが、と の方法は光伝送ファイバ同志の接合部分すなわち 分岐部分の加工が難かしく極めて高い寸法精度が

特開昭54-130143 (2)

要求されるために実際の製作には不向きであると いり欠点があつた。

またこの他の方法としては、サプストレート上に数1000Å~1μないし2μ程度の厚さの光分岐回路を形成した平面回路方式による光分岐方法があるが、この方法はいわゆる薄膜光分岐回路方法であるため、例えば数10μ~数100μ程度の比較的級径の太いコアを有する光伝送ファイバを結合する場合、光の損失の少ない結合を行なうことが難かしいという欠点があつた。

本発明は、写真法による印刷回路形成法によつ て平符なサプストレート上に感光性樹脂による厚 膜光平前分岐回路を形成し、該回路の断面に光伝 送フアイバの端面を突合せて結合することを特徴 とする厚膜光平面分岐回路素子の製造方法で、そ の目的は光分岐回路と光伝送フアイバとの結合を 比較的容易に行なえるようにすると共に光の損失 を少なくすることにある。

本発明の一実施例を図面により説明すると、第 1 図に示した如く、使用する伝送光(約8000 A~12000Å)に対しての吸収損失が殆んどなくかつ約100μ~数100μの厚さを自由に制御できる透明な感光性樹脂をこれよりも光の服折率が小さくかつ表面を平滑にしたサプストレート1上に途布した後、写真法による印刷回路形成 底によつて上記感光性樹脂による所望形状の厚膜光平面分岐回路2を上記サプストレート1上に形成し、 飯屋順光平面分岐回路2の各断面に突合せて 接触させ、 飯接触部をシリコン系樹脂接着剤4で接着合して厚腹光平面分岐回路案子を製造する方法である。

なお、上記第1図および第2図において5は光 伝送ファイバ3を具合よく保持するためにサブス トレート1上に殴けたバターン部であり、また6 は厚膜光平而分岐回路2と光伝送ファイバ3との 結合を強固にするためのエポキシ系樹脂結合固着 剤で、特に光伝送ファイバ3をサブストレート1 上に固着している。

次に本発明の製造方法による実際の製作例につ

いて述べると、高粘度のポリエステル系またはポ リウレタン系の透明な感光性樹脂(屈折率 1.4 8 ~ 1.5 1 程度)を石英ガラス製または透明ブラス チックス製の表面を平滑にしたサブストレート (屈折率 1.4 5 程度)上に厚さが 1 5 0 p と たるよ うにドクターナイフとサプストレート間の間隙を 精密に調整し、このドクターナイフで上記サブス トレート上へ感光性樹脂を均一に塗布する。なお との際ドクターナイフに直接感光性樹脂が付着し ないように12μ以下の透明プラスチツクフイル ムを介して塗布する。そしてこの上にガラス原版 によるネガバターンを直接密着させ、7~10 m joule / cm 3000 Å ~ 4000 Å の紫外 線照射により感光硬化させた後、直ちにアルカリ エッチングにより回路形成を行なつてサプストレ ート上に所望の厚膜光平面分岐回路パターンを出

このようにして厚膜光平面分岐回路を形成した 後、該回路の各断面(上面100μ~150μ、 底部180μ~230μ、厚さ150μエンチフ アクタ 0・4 2)に端面を平滑処理した光伝送用 の CVD ガラスフアイバを突合せて接触させ該接触 部を上記サブストレートおよび CVD ガラスフアイ パ並みの屈折率を持つシリコン系樹脂で接着結合 し、更にこの結合部を強固なものにするため特に ガラスフアイバ部分をエポキン系樹脂でサブスト レート上に固着して厚膜光平面分岐回路素子を製 造するものである。

以上のようにして得られた厚膜光平面分岐回路 案子の特性は第3図に示した如く、光源7として He - Ne レーザ (6328 A) を使用し、レンズ 8で絞つて光伝送ファイバ $(コア径60\mu\phi$ 、最 外径 $100\mu\phi$) 3 に導入、入光し分岐させたと とろ、矢印9を入射光P。、矢印10を出射光P。 矢印11を出射光P。とした場合に結合度(1010 g_{10} Po)として100の出射光部でdB、 特に分岐で重要な110出射光部dBであり、光 の損失は110のバターン部分で1dB/cm、また 厚膜光平面分岐回路2と光伝送ファイバ3との結 合損失は1dBであつた。

特開昭54-130143(3)

以上述べた如く、本発明によれば、光透過のよい 透明な感光性樹脂を使用することによつて厚膜 回路パターンを容易に形成できると共に厚膜であるために光伝送用ファイバの鳩面を回路の断面に 単に突合せて接着するだけで光の損失の少ない結合を容易に実現することができるものである。

また光分岐の形状も単なる下分岐にとゞまらず、 第4図に示した如く、サプストレート1上に連続 的に所類形状の厚膜光平面分岐回路2を形成して 該回路2にフラント形多芯光伝送フアイバ12お よび単芯光伝送フアイバ13を結合して多芯形の 厚膜光平面分岐回路索子を形成することもでき、 更に図示しないがスター分岐回路等も形成できる 等の種々の利点を有するものである。

従つて本発明はデータバス系等の短距離のマルチモード光伝送用あるいは方向性結合器等の光分岐回路案子の製造方法として極めて有用であると 共に多くの利点を有するものである。

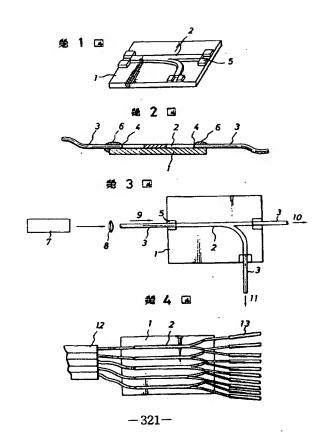
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の製造方法によつて形成した厚

膜光平面分岐回路の一例を示す外視図、第2図は 第1図の回路に光伝送ファイバを結合して厚膜光 平面分岐回路索子を形成した状態を示す断面図、 第3図は第2図の厚膜光平面分岐回路案子の特性 を説明する平面図、第4図は本発明による製造方 法によつて形成した他の厚膜光平面分岐回路案子 の例を示す平面図である。

1 …サプストレート 2 …厚膜光平面分岐回路 3 …光伝送ファイバ 4 …シリコン系樹脂接着剤 5 …パターン部。

> 特許出願人 沖電気工業株式会社 代理人弁理士 金 倉 喬 二





特開昭54-130143(4)

手続補正書(自発)

昭和53年12月4日

特許庁長官 熊谷卷二 殿

1. 事件の表示

昭和53年 特 許 顧 第036730 5

- 2. 発明の名称 厚膜光平面分岐回路索子の製造方法
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 名 称 (029) 沖 電 気 工 菜 株 式 会 社 代 表 者 取締役社長 三 宅 正 男

4. 代 理 人

選 所 東京都港区新橋二丁目9番5号 中銀新橋ビル 〒105 電話 (580)7743 氏 名 (6961) 弁理士 金 倉 喬 二 (第26)

- 5. 補正命令の日付
- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 補正の対象 明細書発明の詳細な説明の観

8. 補正の内容

 明細書館6頁第15行から第17行 「結合度(10 Logio Po) として10の出射 光部でdB、特に分岐で重要を11の出射光部dB であり、」とあるを

「挿入損失($10 \log_{10} \frac{P_0}{P_n}$) として10 の出射光部で+6 dB、特に分岐で重要を結合度($-10 \log_{10} \frac{P_0}{P_n}$)は110出射光部で-6dBであり、」と訂正する。